

印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板 冲孔性检测

产品名称	印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板 冲孔性检测
公司名称	百检检测
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台致力于检测认证行业的发展，从事各种物料检测与认证服务，凭借公司强大的技术力量和经济实力，不断开发出具有国际先进技术水平实验室。华谨服务范围广泛适用于金属、矿产、水质、油品、纺织、塑料、橡胶、冶金、建筑、农产品、化工、制药、铸造、食品、土壤等各行业的产品检测与认证。百检网检测平台实行网络化管理，依托先进的计算机辅助设计系统和计算机管理系统，实现规范化运作，在*短的时间内为用户提供高品质的检测数据。公司本着技术、质量**、客户至上的原则为广大用户提供满意的服务。

1 印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板 GB/T4725-1992 部分参数

2 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2章表7 20s热冲击起泡试验

3 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.1章表2 介电常数

4 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.1章表2 介质损耗

5 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.1章表2 体积电阻率

6 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2章表7 冲孔性

7 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2.5章表7 剥离强度

8 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2.5章表7 可焊性

9 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.3章表8 可燃性

10 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.3章表8 吸水性

11 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2.2章 垂直度

12 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2章 外观

13 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.3章 外观

14 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2.2章 尺寸

15 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.3章表8 弯曲强度

